Cite No. /

®日本国特許庁(JP)

10 特許出與公開

母公開特許公報(A)

平3-30332

®Int.Cl.

集別記号

庁内整理等号

鲁公開 平成3年(1991)2月8日

H 01 L 21/3205

6810-5F

H DI L 21/88

A Z

-5F

審査関求 未請求 請求項の数 1

(全3頁)

日発明の名称 パターン形成方法

❷特 原 平1−164792

每出 取 平1(1989)6月27日

の分類 明 者 別 所 聞 万 士の出 顧 人 松下電工株式会社

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

大阪府門寬市大字門真1048番地

②代理人 弁理士松本 武彦

1. 强项の名称

パターン形成方法

2. 特許請求の範囲

1 結材表面に形成された金属薄膜の所定ペターンに対応する部分をパターンマスクで使っておいて、未マスタ部分の金属専携をドライエッテング法により選択的に除去するパターン形成方法において、前記パターンマスクを施す原にパターン協の空きスペースの大きなところにダミーマスクを指すようにすることを特徴とするパターン形成方法。

3. 発列の幹様な説明

(連案上の利用分類)・・

この効勢はパターン形成方法、特に会区無限 からなもパターンの形成方法に関する。

【従来の技術】。 -

金属存債からなるパターンとして、単導体装置 における人よパターン、抑えば、第4回にみるように、絶縁器材21英調に形成された配種用人よ パターン22がある。この場合、結接器は21と しては、単導体層の上に抵縁層が形成されてなる 基板が傾示される。

このA 2 (アル(ニウム) パターン32の形成 方法のひとつとして従来、つぎのような方性があ

まず、地級基材 2 1 墨面全面に A 4 海線(全国 薄膜)を形成する。ついで、この A 4 海峡の 所定 パターンに対応する部分を バターンマスクで返う 。その頃、 ボマスク部分の A 4 厚頭をドライエッ チング法のひとつである R 1 B (反応性イオンチッチング: Reactive los etchies) 法により 選択 的に独宝する。そうすれば、 A 4 パターン 2 2 が 東原する。この R 1 B 法を用いた場合、 和式エッ チング法を用いた場合に比べ、 パターン 似を何 することができるという利点がある。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、パターン間の変きスペースの大 をなところがあると、その遺迹のパターンの技術 が設計値よりもずっと小さくなりするでは観性が

-177-

铃朗平3-30332(2)

低やなるという問題がある。第3回にみるように、大きな突さスペース近後のパターン22の場合、パターンマスク23の下までエッテングが通行(サイドエッテ)し、パターンが続ってしまうのである。

この発明は、上記事情に指か、ドライエッチングを用いて金麗輝度からなるパターンを形成する 場合に、サイドエッチを効果的に抑制することの できるパターン形成万族を遺供することを課題と する。

(舞舞を解決するための平型)

前記録題を解決するため、この発明のパターン 形成方法では、パターンやスクを施す称にパターン関の型きスペースの大きなところにダリーマスクを施すようにしている。

この類別における金属準備としては、A 4 体膜、網際膜、金字膜、白金溶膜等が関示されるが、 これらに関らない。

また、マスタとしては、例えば、感光経レジス F 材等を用いて形成したものが使われるが、これ に限らない。

ドライエッチング法としては、例えば、RiB (反応性イオンテッチング: Reactive ion etchi na) 法等が例示されるが、これに限らない。

(作 第)

この発明にかかるパターン形成方法では、パターン間に大きな空をスペースがあっても、 そこにはダミーパターンが設けられているため、サイドスッチが進みにくく、時段計道りの幅のパターンが導られる。

しかも、ダミーマスクをパクーンマスクと同時 に避成するために手機やコストが寒実上鋭わらず 、実践が極めて容易である。

(実施の)

以下、この発明にかかるパターン形成方法の一 実施例を関議を参照しながら詳しく説明する。 、まず、第1図は、心にみるように、柏極を村1 裏面全国にAI溶験(金属解験)2を形成し、つ いて、第2世レジスト材等を用いてマスク3を形 取する。マスク3は、パターンマスク3 a とぞく

ーマスクミ b、3 c さからなり、これらマスクミュ、3 b、3 c は全て間時形成されるものであることは前途の通りである。パターンマスクミュはA A 都練るの所定パターンに対応する部分を扱い、ダミーマスクミ b、3 c は、パターン間の空をスペースの大きなよころを使うように形成されている。

マスク3を形成した後、末マスク部分の人を常 調をドライエッテング注のひとつであるRLR (反応性イオンチッチング!Beactive top atching) 近により遅択的に除虫する。

そうすれば、乗り回にみるように、Asパターン2 a およびダミーA 4パターン2 b、2 c が形成される。Asパターン2 a は、ダミーマスク b 、3 c があるために、第3回にみるように、サイドエッチが進み難く、第マスク報過りのパターン機となっている。

なお、グミーマスクの存状は実施例のものに限 らず、過量に選当な形状のものを用いることがで きるし、グミーAAパターンをこの後で必要に応 じて除去するようにしてもよい。

(発明の効果)

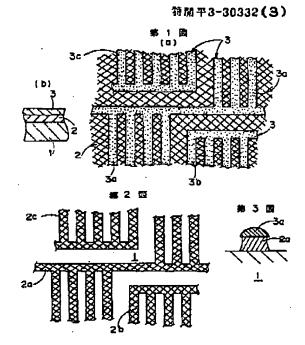
以上述べたように、この登明にかかるパターン 海成方法では、パターンマスクを終す際にパターン 関の空をスペースの大きなところにダミーマス クも施すようにしているため、ドライエッチング を用いて金属課業からなるパターンを形成するよう 合にも、テイドエッチを効果的に即削することが でき、特徴計画りの幅のパターンが得られるよう になる。

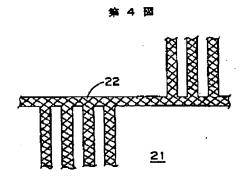
4. 関節の高単な機関

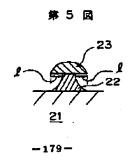
第1回(4)、はは、この発物のパターン形成方法 の一切におけるパターンマスタおよびグミーマス タのある蓄材をあらわず国面であって、図(4)は平 図面であり、図はは彫分勝画図である。 第2回は 、この一例により得られたパターンをあらわす平 面面、第3回は、上記一例におけるドライエッチ ング直接の状態や陰明するための部分節面図、第 4回は、途来のパターン形成方法の一例によりほ られたパターンをあらわす平面図、第 8回は、こ の使来途におけるドライエッチング直検の状態を 挺防するための部分順面図である。

1 … 始縁苗村 (善材) 2 … 会風沸騰 (Aaa. 頃) 2 ェ … Agパターン 2 b 、2 c … ダ : ー Agパターン 3 ェ … パターンマスク :

代度人 非理士 松 本 民 李







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.